



IEC 62007-1

Edition 3.1 2022-09  
CONSOLIDATED VERSION

# INTERNATIONAL STANDARD

# NORME INTERNATIONALE



**Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications –  
Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics**

**Dispositifs optoélectroniques à semiconducteurs pour application dans les  
systèmes à fibres optiques –  
Partie 1: Modèle de spécification relatif aux valeurs et caractéristiques  
essentiels**

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

COMMISSION  
ELECTROTECHNIQUE  
INTERNATIONALE

ICS 31.080.01; 31.260; 33.180.01

ISBN 978-2-8322-5764-7

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.  
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

# REDLINE VERSION

# VERSION REDLINE



---

## **Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications – Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics**

**Dispositifs optoélectroniques à semiconducteurs pour application dans les  
systèmes à fibres optiques –  
Partie 1: Modèle de spécification relatif aux valeurs et caractéristiques  
essentielles**

## CONTENTS

FOREWORD .....	5
1 Scope .....	7
2 Normative references .....	7
3 Terms, definitions and abbreviations .....	7
3.1 Terms and definitions.....	7
3.2 Abbreviations.....	9
4 LEDs for fibre optic systems or subsystems.....	9
4.1 Type .....	9
4.2 Semiconductor materials.....	9
4.3 Details of outline and encapsulation.....	10
4.4 Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range, unless otherwise stated.....	10
4.5 Electrical and optical characteristics .....	11
4.6 Supplementary information .....	11
5 Laser module with pigtails .....	12
5.1 Type .....	12
5.2 Semiconductor .....	12
5.2.1 Materials .....	12
5.2.2 Structure .....	12
5.3 Details of outline and encapsulation.....	12
5.4 Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range, unless otherwise stated.....	13
5.4.1 General conditions.....	13
5.4.2 Laser diode .....	13
5.4.3 Photodiode .....	13
5.4.4 Thermal sensor (where appropriate) .....	13
5.4.5 Thermoelectric cooler (where appropriate).....	14
5.5 Electric and optical characteristics .....	14
5.6 Supplementary information .....	16
5.7 Hazards .....	16
6 PIN photodiodes for fibre optic systems or subsystems .....	16
6.1 Type .....	16
6.2 Semiconductor materials.....	16
6.3 Details of outline and encapsulation.....	16
6.4 Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range, unless otherwise stated.....	17
6.5 Electrical and optical characteristics .....	18
6.6 Supplementary information .....	18
7 Avalanche photodiodes (APDs) with or without pigtails .....	19
7.1 Type .....	19
7.2 Semiconductor .....	19
7.3 Details of outline and encapsulation.....	19
7.4 Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range, unless otherwise stated.....	19
7.5 Electrical and optical characteristics .....	19
7.6 Supplementary information .....	20

8	PIN-TIA modules for fibre optic systems or subsystems .....	21
8.1	Type .....	21
8.2	Semiconductor materials .....	21
8.3	Structure .....	21
8.4	Details of outline and encapsulation .....	21
8.5	Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range, unless otherwise stated .....	22
8.6	Operating conditions at $T_{amb} = 25\text{ °C}$ , unless otherwise stated .....	22
8.7	Electrical and optical characteristics .....	23
8.8	Supplementary information .....	23
9	APD-TIA modules for fibre optic systems or subsystems .....	24
9.1	Type .....	24
9.2	Semiconductor materials .....	24
9.3	Structure .....	24
9.4	Details of outline and encapsulation .....	24
9.5	Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range, unless otherwise stated .....	24
9.6	Electrical and optical characteristics .....	25
10	Laser diode modules for pumping an optical fibre amplifier .....	26
10.1	Type .....	26
10.2	Semiconductor materials .....	26
10.3	Structure .....	26
10.4	Details of outline and encapsulation .....	26
10.5	Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range, unless otherwise stated .....	27
10.6	Electrical and optical characteristics .....	27
10.7	Supplementary information .....	29
10.8	Hazards .....	29
11	Optical modulators for digital fibre optic applications .....	29
11.1	Type .....	29
11.2	Materials .....	29
11.3	Structure .....	30
11.4	Details of outline and encapsulation .....	30
11.5	Limiting values (absolute maximum ratings) .....	30
11.6	Electrical and optical characteristics .....	31
11.7	Supplementary information .....	32
11.8	Hazards .....	32
	Bibliography .....	33
	Table 1 – Limiting values for LEDs .....	10
	Table 2 – Electrical and optical characteristics for LEDs .....	11
	Table 3 – Electric and optical characteristics for laser modules with pigtailed .....	14
	Table 4 – Limiting values for PIN photodiodes .....	17
	Table 5 – Electrical and optical characteristics for PIN photodiodes .....	18
	Table 6 – Electrical and optical characteristics for avalanche photodiodes (APDs) with or without pigtailed .....	20
	Table 7 – Limiting values for PIN-TIA modules .....	22

Table 8 – Operating conditions for PIN-TIA modules .....	22
Table 9 – Electrical and optical characteristics for PIN-TIA modules .....	23
Table 10 – Limiting values for APD-TIA modules.....	25
Table 11 – Electrical and optical characteristics for APD-TIA modules .....	25
Table 12 – Limiting values for laser diode modules for pumping an optical fibre amplifier.....	27
Table 13 – Electrical and optical characteristics for laser diode modules for pumping an optical fibre amplifier.....	28
Table 14 – Limiting values for optical modulators for digital fibre optic applications.....	30
Table 15 – Electrical and optical characteristics for optical modulators for digital fibre optic applications .....	31

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

---

### SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC DEVICES FOR FIBRE OPTIC SYSTEM APPLICATIONS –

#### Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics

#### FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

**This consolidated version of the official IEC Standard and its amendment has been prepared for user convenience.**

**IEC 62007-1 edition 3.1 contains the third edition (2015-03) [documents 86C/1256/CDV and 86C/1283/RVC] and its amendment 1 (2022-09) [documents 86C/1785/CDV and 86C/1811/RVC].**

**In this Redline version, a vertical line in the margin shows where the technical content is modified by amendment 1. Additions are in green text, deletions are in strikethrough red text. A separate Final version with all changes accepted is available in this publication.**

International Standard IEC 62007-1 has been prepared by subcommittee 86C: Fibre optic systems and active devices, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

This third edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition.

- 1) The definitions of some symbols and terms are revised in order to harmonize them with those in other SC 86C documents.
- 2) A clause on APD-TIA has been added.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 62007 series, published under the general title *Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under [webstore.iec.ch](http://webstore.iec.ch) in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

**IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.**

## SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC DEVICES FOR FIBRE OPTIC SYSTEM APPLICATIONS –

### Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics

#### 1 Scope

This part of IEC 62007 is a specification template for essential ratings and characteristics of the following categories of semiconductor optoelectronic devices to be used in the field of fibre optic systems and subsystems:

- semiconductor photoemitters;
- semiconductor photoelectric detectors;
- monolithic or hybrid integrated optoelectronic devices and their modules.

This part of IEC 62007 provides a frame for the preparation of detail specifications for the essential ratings and characteristics.

In using this part of IEC 62007, detail specification writers add but do not delete specification parameters and/or groups of specification parameters for particular applications.

#### 2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60825 (all parts), *Safety of laser products*

~~IEC 60747-5-1, *Discrete semiconductor devices and integrated circuits – Part 5-1: Optoelectronic devices – General*~~

IEC 60747-5-4, *Semiconductor devices – Part 5-4: Optoelectronic devices – Semiconductor lasers*

IEC 60747-5-6, *Semiconductor devices – Part 5-6: Optoelectronic devices – Light emitting diodes*

IEC 60747-5-7, *Semiconductor devices – Part 5-7: Optoelectronic devices – Photodiodes and phototransistors*



## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS .....	37
1 Domaine d'application .....	39
2 Références normatives .....	39
3 Termes, définitions et abréviations .....	39
3.1 Termes et définitions .....	39
3.2 Abréviations .....	41
4 LED pour systèmes ou sous-systèmes à fibres optiques .....	42
4.1 Type .....	42
4.2 Matériaux semiconducteurs .....	42
4.3 Détails d'encombrement et d'encapsulation .....	42
4.4 Valeurs limitatives (caractéristiques maximales absolues) dans la plage de températures de fonctionnement, sauf indication contraire .....	42
4.5 Caractéristiques électriques et optiques .....	43
4.6 Informations supplémentaires .....	44
5 Module laser avec fibres amorces .....	45
5.1 Type .....	45
5.2 Semiconducteur .....	45
5.2.1 Matériaux .....	45
5.2.2 Structure .....	45
5.3 Détails d'encombrement et d'encapsulation .....	45
5.4 Valeurs limitatives (caractéristiques maximales absolues) dans la plage de températures de fonctionnement, sauf indication contraire .....	46
5.4.1 Conditions générales .....	46
5.4.2 Diode laser .....	46
5.4.3 Photodiode .....	46
5.4.4 Capteur de température (s'il y a lieu) .....	46
5.4.5 Refroidisseur thermoélectrique (s'il y a lieu) .....	47
5.5 Caractéristiques électriques et optiques .....	47
5.6 Informations supplémentaires .....	49
5.7 Dangers .....	49
6 Photodiodes PIN pour systèmes ou sous-systèmes à fibres optiques .....	50
6.1 Type .....	50
6.2 Matériaux semiconducteurs .....	50
6.3 Détails d'encombrement et d'encapsulation .....	50
6.4 Valeurs limitatives (caractéristiques maximales absolues) dans la plage de températures de fonctionnement, sauf indication contraire .....	51
6.5 Caractéristiques électriques et optiques .....	52
6.6 Informations supplémentaires .....	52
7 Photodiodes à avalanche (APD) avec ou sans fibres amorces .....	53
7.1 Type .....	53
7.2 Semiconducteur .....	53
7.3 Détails d'encombrement et d'encapsulation .....	53
7.4 Valeurs limitatives (caractéristiques maximales absolues) dans la plage de températures de fonctionnement, sauf indication contraire .....	53
7.5 Caractéristiques électriques et optiques .....	54
7.6 Informations supplémentaires .....	54

8	Modules PIN-TIA pour les systèmes ou sous-systèmes à fibres optiques.....	55
8.1	Type .....	55
8.2	Matériaux semiconducteurs .....	55
8.3	Structure.....	55
8.4	Détails d'encombrement et d'encapsulation .....	55
8.5	Valeurs limitatives (caractéristiques maximales absolues) dans la plage de températures de fonctionnement, sauf indication contraire.....	56
8.6	Conditions de fonctionnement à $T_{amb} = 25\text{ °C}$ , sauf indication contraire.....	56
8.7	Caractéristiques électriques et optiques.....	57
8.8	Informations supplémentaires .....	57
9	Modules APD-TIA pour les systèmes ou sous-systèmes à fibres optiques .....	58
9.1	Type .....	58
9.2	Matériaux semiconducteurs .....	58
9.3	Structure.....	58
9.4	Détails d'encombrement et d'encapsulation .....	58
9.5	Valeurs limitatives (caractéristiques maximales absolues) dans la plage de températures de fonctionnement, sauf indication contraire.....	58
9.6	Caractéristiques électriques et optiques.....	59
10	Modules à diodes laser destinés au pompage d'un amplificateur à fibres optiques.....	60
10.1	Type .....	60
10.2	Matériaux semiconducteurs .....	60
10.3	Structure.....	60
10.4	Détails d'encombrement et d'encapsulation .....	60
10.5	Valeurs limitatives (caractéristiques maximales absolues) dans la plage de températures de fonctionnement, sauf indication contraire.....	61
10.6	Caractéristiques électriques et optiques.....	61
10.7	Informations supplémentaires .....	63
10.8	Dangers.....	63
11	Modulateurs optiques destinés aux applications numériques sur fibre optique .....	63
11.1	Type .....	63
11.2	Matériaux.....	63
11.3	Structure.....	64
11.4	Détails d'encombrement et d'encapsulation .....	64
11.5	Valeurs limitatives (caractéristiques maximales absolues) .....	64
11.6	Caractéristiques électriques et optiques.....	65
11.7	Informations supplémentaires .....	67
11.8	Dangers.....	67
	Bibliographie.....	68
	Tableau 1 – Valeurs limitatives des LED .....	42
	Tableau 2 – Caractéristiques électriques et optiques des LED .....	44
	Tableau 3 – Caractéristiques électriques et optiques des modules laser avec fibres amorces.....	47
	Tableau 4 – Valeurs limitatives des photodiodes PIN .....	51
	Tableau 5 – Caractéristiques électriques et optiques des photodiodes PIN .....	52
	Tableau 6 – Caractéristiques électriques et optiques des photodiodes à avalanche (APD), avec ou sans fibres amorces .....	54
	Tableau 7 – Valeurs limitatives des modules PIN-TIA .....	56

Tableau 8 – Conditions de fonctionnement des modules PIN-TIA.....	56
Tableau 9 – Caractéristiques électriques et optiques des photodiodes PIN-TIA .....	57
Tableau 10 – Valeurs limitatives des modules APD-TIA .....	59
Tableau 11 – Caractéristiques électriques et optiques des modules APD-TIA .....	59
Tableau 12 – Valeurs limitatives des modules à diode laser destinés au pompage d’amplificateurs à fibres optiques .....	61
Tableau 13 – Caractéristiques électriques et optiques des modules à diode laser destinés au pompage d’amplificateurs à fibres optiques.....	62
Tableau 14 – Valeurs limitatives des modulateurs optiques destinés aux applications numériques à fibres optiques .....	65
Tableau 15 – Caractéristiques électriques et optiques des modulateurs optiques destinés aux applications numériques à fibres optiques .....	66

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

# DISPOSITIFS OPTOÉLECTRONIQUES À SEMICONDUCTEURS POUR APPLICATION DANS LES SYSTÈMES À FIBRES OPTIQUES –

## Partie 1: Modèle de spécification relatif aux valeurs et caractéristiques essentielles

### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

**Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de son amendement a été préparée pour la commodité de l'utilisateur.**

**L'IEC 62007-1 édition 3.1 contient la troisième édition (2015-03) [documents 86C/1256/CDV et 86C/1283/RVC] et son amendement 1 (2022-09) [documents 86C/1785/CDV et 86C/1811/RVC].**

**Dans cette version Redline, une ligne verticale dans la marge indique où le contenu technique est modifié par l'amendement 1. Les ajouts sont en vert, les suppressions sont en rouge, barrées. Une version Finale avec toutes les modifications acceptées est disponible dans cette publication.**

La Norme internationale IEC 62007-1 a été établie par le sous-comité 86C: Systèmes et dispositifs actifs à fibres optiques, du comité d'études 86 de l'IEC: Fibres optiques.

Cette troisième édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente.

- 1) Les définitions de certains symboles et termes ont été revues afin de les harmoniser avec celles des autres documents du SC 86C.
- 2) Un article traitant des APD-TIA a été ajouté.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62007, publiées sous le titre général *Dispositifs optoélectroniques à semiconducteurs pour application dans les systèmes à fibres optiques*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous [webstore.iec.ch](http://webstore.iec.ch) dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

**IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.**

# DISPOSITIFS OPTOÉLECTRONIQUES À SEMICONDUCTEURS POUR APPLICATION DANS LES SYSTÈMES À FIBRES OPTIQUES –

## Partie 1: Modèle de spécification relatif aux valeurs et caractéristiques essentielles

### 1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 62007 est un modèle de spécification des valeurs et caractéristiques essentielles applicables aux catégories suivantes de dispositifs optoélectroniques à semiconducteurs destinés à être utilisés dans le domaine des systèmes et sous-systèmes à fibres optiques:

- photoémetteurs à semiconducteurs;
- détecteurs photoélectriques à semiconducteurs;
- dispositifs optoélectroniques intégrés, monolithiques ou hybrides, et leurs modules.

La présente partie de l'IEC 62007 fournit une trame pour la préparation des spécifications détaillées des valeurs et caractéristiques essentielles.

En utilisant la présente partie de l'IEC 62007, les rédacteurs de spécifications particulières ajoutent, mais ne suppriment pas de paramètres et/ou des groupes de paramètres pour des applications particulières.

### 2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60825 (toutes les parties), *Sécurité des appareils à laser*

~~IEC 60747-5-1, *Dispositifs discrets à semiconducteurs et circuits intégrés – Partie 5-1: Dispositifs optoélectroniques – Généralités*~~

IEC 60747-5-4, *Semiconductor devices – Part 5-4: Optoelectronic devices – Semiconductor lasers* (disponible en anglais seulement)

IEC 60747-5-6, *Semiconductor devices – Part 5-6: Optoelectronic devices – Light emitting diodes* (disponible en anglais seulement)

IEC 60747-5-7, *Dispositifs à semiconducteurs – Partie 5-7: Dispositifs optoélectroniques – Photodiodes et phototransistors*

# FINAL VERSION

# VERSION FINALE

---

**Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications –  
Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics**

**Dispositifs optoélectroniques à semiconducteurs pour application dans les  
systèmes à fibres optiques –  
Partie 1: Modèle de spécification relatif aux valeurs et caractéristiques  
essentielles**



## CONTENTS

FOREWORD .....	5
1 Scope .....	7
2 Normative references .....	7
3 Terms, definitions and abbreviations .....	7
3.1 Terms and definitions.....	7
3.2 Abbreviations.....	9
4 LEDs for fibre optic systems or subsystems .....	9
4.1 Type .....	9
4.2 Semiconductor materials.....	9
4.3 Details of outline and encapsulation.....	9
4.4 Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range, unless otherwise stated.....	10
4.5 Electrical and optical characteristics .....	10
4.6 Supplementary information .....	11
5 Laser module with pigtails .....	12
5.1 Type .....	12
5.2 Semiconductor .....	12
5.2.1 Materials .....	12
5.2.2 Structure .....	12
5.3 Details of outline and encapsulation.....	12
5.4 Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range, unless otherwise stated.....	13
5.4.1 General conditions.....	13
5.4.2 Laser diode .....	13
5.4.3 Photodiode .....	13
5.4.4 Thermal sensor (where appropriate) .....	13
5.4.5 Thermoelectric cooler (where appropriate).....	14
5.5 Electric and optical characteristics .....	14
5.6 Supplementary information .....	16
5.7 Hazards .....	16
6 PIN photodiodes for fibre optic systems or subsystems .....	16
6.1 Type .....	16
6.2 Semiconductor materials.....	16
6.3 Details of outline and encapsulation.....	16
6.4 Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range, unless otherwise stated.....	17
6.5 Electrical and optical characteristics .....	18
6.6 Supplementary information .....	18
7 Avalanche photodiodes (APDs) with or without pigtails .....	19
7.1 Type .....	19
7.2 Semiconductor .....	19
7.3 Details of outline and encapsulation.....	19
7.4 Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range, unless otherwise stated.....	19
7.5 Electrical and optical characteristics .....	19
7.6 Supplementary information .....	20



8	PIN-TIA modules for fibre optic systems or subsystems .....	21
8.1	Type .....	21
8.2	Semiconductor materials .....	21
8.3	Structure .....	21
8.4	Details of outline and encapsulation .....	21
8.5	Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range, unless otherwise stated .....	22
8.6	Operating conditions at $T_{amb} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ , unless otherwise stated .....	22
8.7	Electrical and optical characteristics .....	23
8.8	Supplementary information .....	23
9	APD-TIA modules for fibre optic systems or subsystems .....	24
9.1	Type .....	24
9.2	Semiconductor materials .....	24
9.3	Structure .....	24
9.4	Details of outline and encapsulation .....	24
9.5	Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range, unless otherwise stated .....	24
9.6	Electrical and optical characteristics .....	25
10	Laser diode modules for pumping an optical fibre amplifier .....	26
10.1	Type .....	26
10.2	Semiconductor materials .....	26
10.3	Structure .....	26
10.4	Details of outline and encapsulation .....	26
10.5	Limiting values (absolute maximum ratings) over the operating temperature range, unless otherwise stated .....	27
10.6	Electrical and optical characteristics .....	27
10.7	Supplementary information .....	29
10.8	Hazards .....	29
11	Optical modulators for digital fibre optic applications .....	29
11.1	Type .....	29
11.2	Materials .....	29
11.3	Structure .....	30
11.4	Details of outline and encapsulation .....	30
11.5	Limiting values (absolute maximum ratings) .....	30
11.6	Electrical and optical characteristics .....	31
11.7	Supplementary information .....	32
11.8	Hazards .....	32
	Bibliography .....	33
	Table 1 – Limiting values for LEDs .....	10
	Table 2 – Electrical and optical characteristics for LEDs .....	11
	Table 3 – Electric and optical characteristics for laser modules with pigtailed .....	14
	Table 4 – Limiting values for PIN photodiodes .....	17
	Table 5 – Electrical and optical characteristics for PIN photodiodes .....	18
	Table 6 – Electrical and optical characteristics for avalanche photodiodes (APDs) with or without pigtailed .....	20
	Table 7 – Limiting values for PIN-TIA modules .....	22

Table 8 – Operating conditions for PIN-TIA modules .....	22
Table 9 – Electrical and optical characteristics for PIN-TIA modules .....	23
Table 10 – Limiting values for APD-TIA modules.....	25
Table 11 – Electrical and optical characteristics for APD-TIA modules .....	25
Table 12 – Limiting values for laser diode modules for pumping an optical fibre amplifier.....	27
Table 13 – Electrical and optical characteristics for laser diode modules for pumping an optical fibre amplifier.....	28
Table 14 – Limiting values for optical modulators for digital fibre optic applications.....	30
Table 15 – Electrical and optical characteristics for optical modulators for digital fibre optic applications .....	31

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

---

**SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC DEVICES  
FOR FIBRE OPTIC SYSTEM APPLICATIONS –**

**Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics**

**FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

**This consolidated version of the official IEC Standard and its amendment has been prepared for user convenience.**

**IEC 62007-1 edition 3.1 contains the third edition (2015-03) [documents 86C/1256/CDV and 86C/1283/RVC] and its amendment 1 (2022-09) [documents 86C/1785/CDV and 86C/1811/RVC].**

**This Final version does not show where the technical content is modified by amendment 1. A separate Redline version with all changes highlighted is available in this publication.**

International Standard IEC 62007-1 has been prepared by subcommittee 86C: Fibre optic systems and active devices, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

This third edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition.

- 1) The definitions of some symbols and terms are revised in order to harmonize them with those in other SC 86C documents.
- 2) A clause on APD-TIA has been added.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 62007 series, published under the general title *Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under [webstore.iec.ch](http://webstore.iec.ch) in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

## SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC DEVICES FOR FIBRE OPTIC SYSTEM APPLICATIONS –

### Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics

#### 1 Scope

This part of IEC 62007 is a specification template for essential ratings and characteristics of the following categories of semiconductor optoelectronic devices to be used in the field of fibre optic systems and subsystems:

- semiconductor photoemitters;
- semiconductor photoelectric detectors;
- monolithic or hybrid integrated optoelectronic devices and their modules.

This part of IEC 62007 provides a frame for the preparation of detail specifications for the essential ratings and characteristics.

In using this part of IEC 62007, detail specification writers add but do not delete specification parameters and/or groups of specification parameters for particular applications.

#### 2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60825 (all parts), *Safety of laser products*

IEC 60747-5-4, *Semiconductor devices – Part 5-4: Optoelectronic devices – Semiconductor lasers*

IEC 60747-5-6, *Semiconductor devices – Part 5-6: Optoelectronic devices – Light emitting diodes*

IEC 60747-5-7, *Semiconductor devices – Part 5-7: Optoelectronic devices – Photodiodes and phototransistors*

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS .....	37
1 Domaine d'application .....	39
2 Références normatives .....	39
3 Termes, définitions et abréviations .....	39
3.1 Termes et définitions .....	39
3.2 Abréviations .....	41
4 LED pour systèmes ou sous-systèmes à fibres optiques .....	41
4.1 Type .....	41
4.2 Matériaux semiconducteurs .....	42
4.3 Détails d'encombrement et d'encapsulation .....	42
4.4 Valeurs limitatives (caractéristiques maximales absolues) dans la plage de températures de fonctionnement, sauf indication contraire .....	42
4.5 Caractéristiques électriques et optiques .....	43
4.6 Informations supplémentaires .....	44
5 Module laser avec fibres amorces .....	45
5.1 Type .....	45
5.2 Semiconducteur .....	45
5.2.1 Matériaux .....	45
5.2.2 Structure .....	45
5.3 Détails d'encombrement et d'encapsulation .....	45
5.4 Valeurs limitatives (caractéristiques maximales absolues) dans la plage de températures de fonctionnement, sauf indication contraire .....	46
5.4.1 Conditions générales .....	46
5.4.2 Diode laser .....	46
5.4.3 Photodiode .....	46
5.4.4 Capteur de température (s'il y a lieu) .....	46
5.4.5 Refroidisseur thermoélectrique (s'il y a lieu) .....	47
5.5 Caractéristiques électriques et optiques .....	47
5.6 Informations supplémentaires .....	49
5.7 Dangers .....	49
6 Photodiodes PIN pour systèmes ou sous-systèmes à fibres optiques .....	50
6.1 Type .....	50
6.2 Matériaux semiconducteurs .....	50
6.3 Détails d'encombrement et d'encapsulation .....	50
6.4 Valeurs limitatives (caractéristiques maximales absolues) dans la plage de températures de fonctionnement, sauf indication contraire .....	51
6.5 Caractéristiques électriques et optiques .....	52
6.6 Informations supplémentaires .....	52
7 Photodiodes à avalanche (APD) avec ou sans fibres amorces .....	53
7.1 Type .....	53
7.2 Semiconducteur .....	53
7.3 Détails d'encombrement et d'encapsulation .....	53
7.4 Valeurs limitatives (caractéristiques maximales absolues) dans la plage de températures de fonctionnement, sauf indication contraire .....	53
7.5 Caractéristiques électriques et optiques .....	54
7.6 Informations supplémentaires .....	54

8	Modules PIN-TIA pour les systèmes ou sous-systèmes à fibres optiques.....	55
8.1	Type .....	55
8.2	Matériaux semiconducteurs .....	55
8.3	Structure.....	55
8.4	Détails d'encombrement et d'encapsulation .....	55
8.5	Valeurs limitatives (caractéristiques maximales absolues) dans la plage de températures de fonctionnement, sauf indication contraire.....	56
8.6	Conditions de fonctionnement à $T_{amb} = 25\text{ °C}$ , sauf indication contraire.....	56
8.7	Caractéristiques électriques et optiques.....	57
8.8	Informations supplémentaires .....	57
9	Modules APD-TIA pour les systèmes ou sous-systèmes à fibres optiques .....	58
9.1	Type .....	58
9.2	Matériaux semiconducteurs .....	58
9.3	Structure.....	58
9.4	Détails d'encombrement et d'encapsulation .....	58
9.5	Valeurs limitatives (caractéristiques maximales absolues) dans la plage de températures de fonctionnement, sauf indication contraire.....	58
9.6	Caractéristiques électriques et optiques.....	59
10	Modules à diodes laser destinés au pompage d'un amplificateur à fibres optiques.....	60
10.1	Type .....	60
10.2	Matériaux semiconducteurs .....	60
10.3	Structure.....	60
10.4	Détails d'encombrement et d'encapsulation .....	60
10.5	Valeurs limitatives (caractéristiques maximales absolues) dans la plage de températures de fonctionnement, sauf indication contraire.....	61
10.6	Caractéristiques électriques et optiques.....	61
10.7	Informations supplémentaires .....	63
10.8	Dangers.....	63
11	Modulateurs optiques destinés aux applications numériques sur fibre optique .....	63
11.1	Type .....	63
11.2	Matériaux.....	63
11.3	Structure.....	64
11.4	Détails d'encombrement et d'encapsulation .....	64
11.5	Valeurs limitatives (caractéristiques maximales absolues) .....	64
11.6	Caractéristiques électriques et optiques.....	65
11.7	Informations supplémentaires .....	67
11.8	Dangers.....	67
	Bibliographie.....	68
	Tableau 1 – Valeurs limitatives des LED .....	42
	Tableau 2 – Caractéristiques électriques et optiques des LED .....	44
	Tableau 3 – Caractéristiques électriques et optiques des modules laser avec fibres amorces.....	47
	Tableau 4 – Valeurs limitatives des photodiodes PIN .....	51
	Tableau 5 – Caractéristiques électriques et optiques des photodiodes PIN .....	52
	Tableau 6 – Caractéristiques électriques et optiques des photodiodes à avalanche (APD), avec ou sans fibres amorces .....	54
	Tableau 7 – Valeurs limitatives des modules PIN-TIA .....	56

Tableau 8 – Conditions de fonctionnement des modules PIN-TIA.....	56
Tableau 9 – Caractéristiques électriques et optiques des photodiodes PIN-TIA .....	57
Tableau 10 – Valeurs limitatives des modules APD-TIA .....	59
Tableau 11 – Caractéristiques électriques et optiques des modules APD-TIA .....	59
Tableau 12 – Valeurs limitatives des modules à diode laser destinés au pompage d’amplificateurs à fibres optiques .....	61
Tableau 13 – Caractéristiques électriques et optiques des modules à diode laser destinés au pompage d’amplificateurs à fibres optiques.....	62
Tableau 14 – Valeurs limitatives des modulateurs optiques destinés aux applications numériques à fibres optiques .....	65
Tableau 15 – Caractéristiques électriques et optiques des modulateurs optiques destinés aux applications numériques à fibres optiques .....	66



## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

# DISPOSITIFS OPTOÉLECTRONIQUES À SEMICONDUCTEURS POUR APPLICATION DANS LES SYSTÈMES À FIBRES OPTIQUES –

## Partie 1: Modèle de spécification relatif aux valeurs et caractéristiques essentielles

### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

**Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de son amendement a été préparée pour la commodité de l'utilisateur.**

**L'IEC 62007-1 édition 3.1 contient la troisième édition (2015-03) [documents 86C/1256/CDV et 86C/1283/RVC] et son amendement 1 (2022-09) [documents 86C/1785/CDV et 86C/1811/RVC].**

**Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique par l'amendement 1. Une version Redline montrant toutes les modifications est disponible dans cette publication.**

La Norme internationale IEC 62007-1 a été établie par le sous-comité 86C: Systèmes et dispositifs actifs à fibres optiques, du comité d'études 86 de l'IEC: Fibres optiques.

Cette troisième édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente.

- 1) Les définitions de certains symboles et termes ont été revues afin de les harmoniser avec celles des autres documents du SC 86C.
- 2) Un article traitant des APD-TIA a été ajouté.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62007, publiées sous le titre général *Dispositifs optoélectroniques à semiconducteurs pour application dans les systèmes à fibres optiques*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous [webstore.iec.ch](http://webstore.iec.ch) dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

# DISPOSITIFS OPTOÉLECTRONIQUES À SEMICONDUCTEURS POUR APPLICATION DANS LES SYSTÈMES À FIBRES OPTIQUES –

## Partie 1: Modèle de spécification relatif aux valeurs et caractéristiques essentielles

### 1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 62007 est un modèle de spécification des valeurs et caractéristiques essentielles applicables aux catégories suivantes de dispositifs optoélectroniques à semiconducteurs destinés à être utilisés dans le domaine des systèmes et sous-systèmes à fibres optiques:

- photoémetteurs à semiconducteurs;
- détecteurs photoélectriques à semiconducteurs;
- dispositifs optoélectroniques intégrés, monolithiques ou hybrides, et leurs modules.

La présente partie de l'IEC 62007 fournit une trame pour la préparation des spécifications détaillées des valeurs et caractéristiques essentielles.

En utilisant la présente partie de l'IEC 62007, les rédacteurs de spécifications particulières ajoutent, mais ne suppriment pas de paramètres et/ou des groupes de paramètres pour des applications particulières.

### 2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60825 (toutes les parties), *Sécurité des appareils à laser*

IEC 60747-5-4, *Semiconductor devices – Part 5-4: Optoelectronic devices – Semiconductor lasers* (disponible en anglais seulement)

IEC 60747-5-6, *Semiconductor devices – Part 5-6: Optoelectronic devices – Light emitting diodes* (disponible en anglais seulement)

IEC 60747-5-7, *Dispositifs à semiconducteurs – Partie 5-7: Dispositifs optoélectroniques – Photodiodes et phototransistors*